

平成30年度海外インターンシップ（台湾）募集要項（案）

海外インターンシップ実施の目的：

グローバルに活躍できる技術者育成のため、海外の日系企業での就業体験を通じて、海外で働くとはどういうことか、グローバルに活躍できる人材に必要なこととは何かを学生が学ぶことを意図しています。また、海外での就業体験を通じてグローバルマインドや異文化間コミュニケーションスキルを養成し、国際社会で活躍できる人材を育成します。

1. 実習企業

平田機工株式会社 台湾

【平田機工の紹介】

本社：熊本市北区植木町。生産ラインの製造を行う大手メーカー。自社開発の各種モジュールによるもの造り力でソフト・ハードの両面から、開発・提案、設計、製作、試運転、生産立ち上げまで一貫して行う。世界40カ国に広がる顧客に生産システムの設計・製造・販売を行っている。

2. 実習期間

平成30年8月28日（火）～9月11日（火）（14泊15日）

（月～金：実習、土日：休日、当該国休日）

3. 募集人数

2～3名

4. 応募条件

- 1) 専攻科生（機械・電気・制御の各系を専攻する者）
- 2) TOEIC400点程度の英語力、および異文化理解への意欲を有すること

5. 申込〆切

平成30年6月22日（金）

6. 実習内容

液晶パネル生産設備もしくは半導体生産設備の設計・組立・調整に関する実習
※ただし、実習内容については学生の専攻や要望を考慮し、検討の上対応が可能。

7. 実習環境

- 1) 報酬：なし
- 2) 緊急連絡体制：携帯電話貸与あり

8. 費用（概算）

- 1) 滞在費 150,000 円程度（内訳：宿泊費、交通費、食費等）
 - 2) 航空券 40,000～70,000 円 ※予約時期等によって値段が異なる。
 - 3) 海外旅行保険 10,000 円程度
 - 4) その他 福岡空港利用のため前泊・後泊を要する場合はその費用
- ※滞在費・交通費の補助については各高専担当窓口にて確認すること。

9. 渡航手続きについて

- 1) パスポート：有効期間の残りが6ヶ月以上
 - 2) 往復の予約済み航空券
- ※査証（ビザ）の申請は必要なし。

10. 応募方法

応募書類は各高専の担当部署にて入手し、必要事項を記入の上、平成30年6月22日（金）までに、学生課教務係へ提出すること。

※希望者は企業ホームページ等閲覧し、企業研究を行い、自らの要望と実習期間中の課題を明確にした上で応募書類を作成すること。

11. 応募者選考について

提出された申込書・志願理由書を元に選考する。
選考結果は7月6日（金）までに応募者本人へ担当者より通知する。

12. その他

- 1) 派遣決定者は事前ガイダンスに必ず出席してください。
- 2) インターンシップ終了後、インターンシップ報告書を提出してください。
- 3) インターンシップ評価書等の必要書類は所属高専の担当窓口にて確認してください。

13. 本事業問い合わせ先

- ・各高専担当部署
- ・熊本高等専門学校八代キャンパス
共通教育科 道園達也
TEL 0965-53-1254（道園教員室）
E-mail mitizono@kumamoto-nct.ac.jp